



วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Siam Technology College

กองบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขรับ.....2377
วันที่.....8/3/2566
เวลา.....
***ส่งผ่านEDOC เท่านั้น

ที่ 0208/0004

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023)
เรียน ท่านอธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A4

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) หัวข้อ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไปสร้างบรรยากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยรูปแบบของงาน กำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์)

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ดังกล่าวให้กับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่ <https://techcon.siamtechno.ac.th/> สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐกฤต ปานชลธิ์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

The 9th TECHCON 2023

โทร. 02-878-5030, 02-878-5035

Techcon@siamtechno.ac.th



การประชุมวิชาการระดับชาติ 9th TECHCON 2023



นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี

21 JULY 2023

วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 9 TECHCON 2023 เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมบรรยายความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key speaker) จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

ค่าลงทะเบียน/พร้อมส่งบทความ

ภายใน 30 มิถุนายน 2566

■ นำเสนอผลงาน	2,500 บาท
■ เข้าร่วมงาน	1,000 บาท

กำหนดการ

เปิดรับบทความฉบับเต็ม	1 มี.ค - 15 มี.ย 66
ประกาศบทความที่ผ่านพิจารณา	30 มี.ย 66
เปิดรับบทความฉบับแก้ไข	1 - 5 ก.ค. 66

สาขาบทความ

- 1.วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
- 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3.สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
- 4.บริหารธุรกิจและการจัดการ

สถานที่จัดงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(รูปแบบการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์

ติดต่อสอบถามได้ที่

02-878-5035
techcon.staff@siamtechno.ac.th
facebook.com/techcon2023
techcon.siamtechno.ac.th